

OKI 電子デバイス

[查詢MSM6352 供應商](#)

作成：1998年 1月

前回作成：1997年 4月

MSM6352

DTMFジェネレータ内蔵（電話機用）4ビットマイクロコントローラ

■ 概要

MSM6352は、CMOSシリコンゲートプロセスで製造される高性能な制御用1チップマイクロコントローラです。従来のマイクロコンピュータでは、1チップ化が困難であったレパートリー電話に本チップを使用することにより、コンパクトで高性能な電話機が簡単に実現できます。

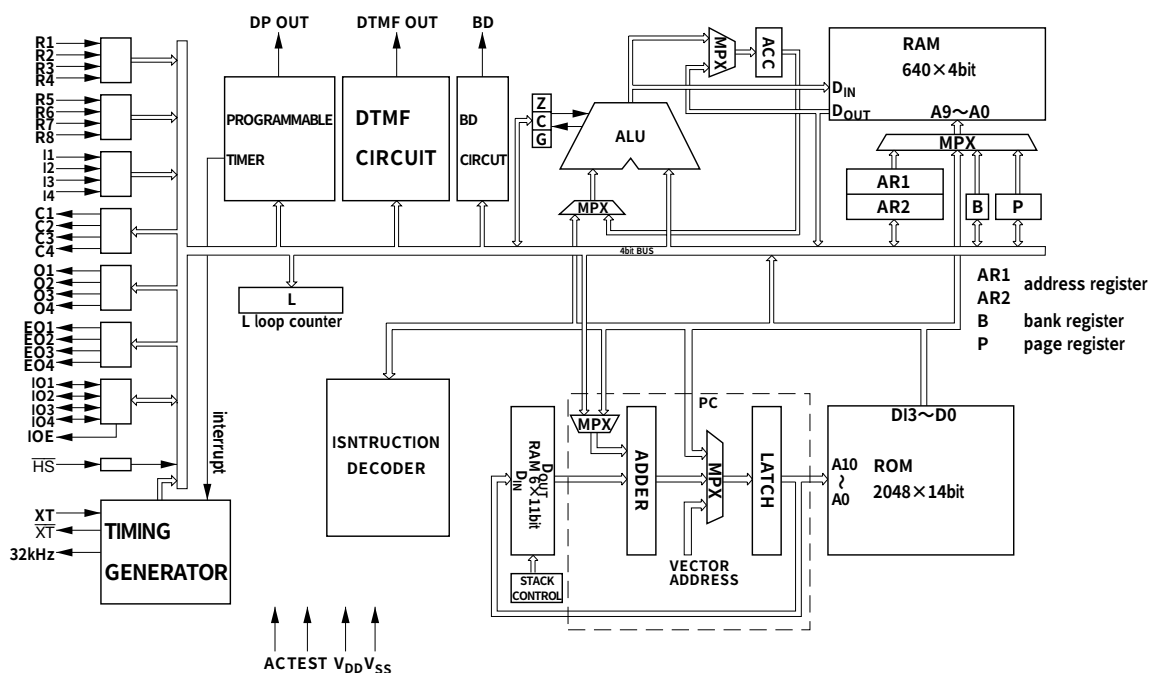
■ 特長

- マスクROM : 2048×14ビット
- RAM : 640×4ビット
- I/Oポート
 - 入出力ポート : 1ポート×4ビット
 - 入力ポート : 3ポート×4ビット
 - 出力ポート : 3ポート×4ビット
- DTMF用ジェネレータ内蔵
- プログラマブルタイマー内蔵
 - ダイヤパルス出力に使用
 - （正相／逆相、34％／40％、10pps／20pps選択可）
- スタック : 5レベル
- 3.58MHz発振回路内蔵
- データ管理に適した命令体系、ブロック転送命令、サーチ命令
- 命令実行時間 : 17.9μsec
- STOP命令によるパワーダウン
- ウォッチドッグタイマ
- 動作電圧 : 2.0V～5.5V（ただし、トーンモードでは2.2V～5.5V）
- 低消費電力
- パッケージ
 - 28ピンプラスチックDIP（DIP28-P-600-2.54）（製品名：MSM6352-xxRS）
 - 40ピンプラスチックDIP（DIP40-P-600-2.54）（製品名：MSM6352-xxRS）
 - 42ピンプラスチックシュリンクDIP（SDIP42-P-600-1.78）（製品名：MSM6352-xxSS）
 - 44ピンプラスチックQFP（QFP44-P-910-0.80-K）（製品名：MSM6352-xxGS-K）
 - 44ピンプラスチックQFP（QFP44-P-910-0.80-2K）（製品名：MSM6352-xxGS-2K）

注 xxはコード番号を示す

[查询"MSM6352"供应商](#)

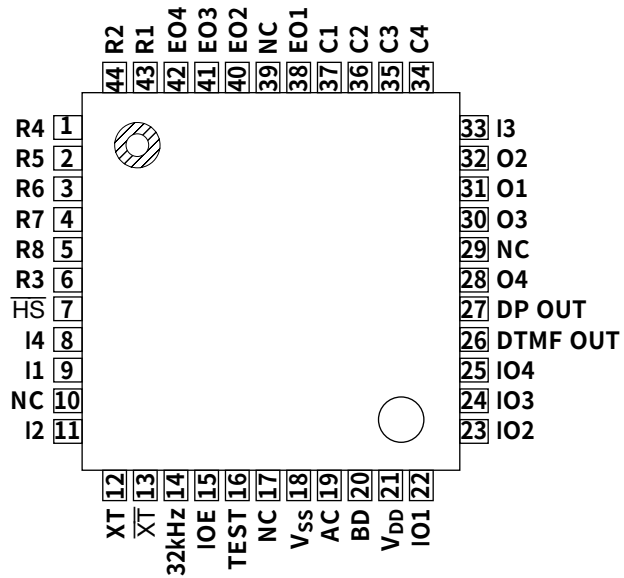
■ ブロック図



[查询"MSM6352"供应商](#)

■ 端子接続（上面図）

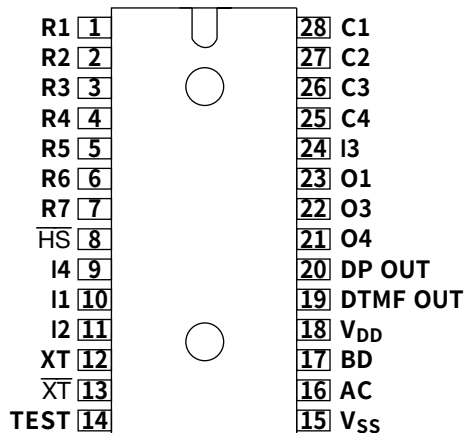
44ピンプラスチックQFP



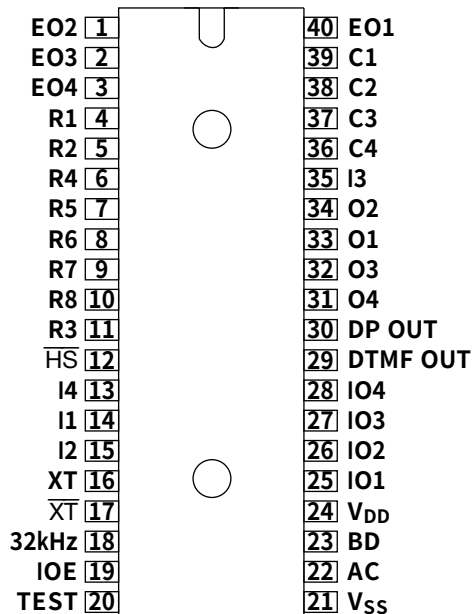
NC：未使用ピン

[查询"MSM6352"供应商](#)

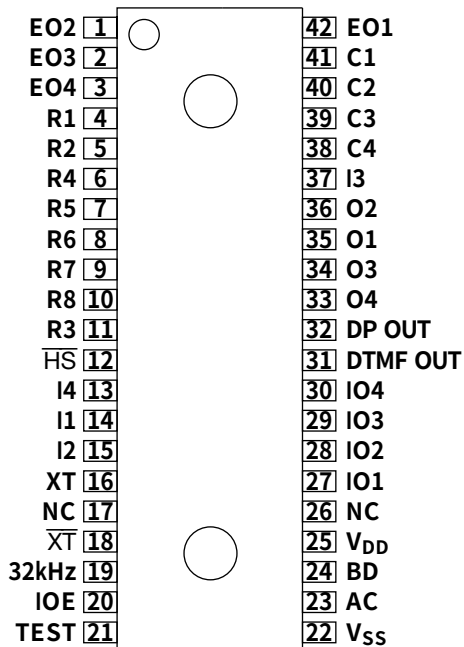
28ピンプラスチックDIP



40ピンプラスチックDIP



42ピンプラスチックシュリンクDIP



NC : 未使用ピン

[查询"MSM6352"供应商](#)

■ 端子説明

端子名	説明
V _{DD}	電源端子
V _{SS}	アース電源端子
AC	内部回路をクリアする端子で、V _{SS} にプルダウンされます。 電源投入後、MSM6352は、この端子によりリセットする必要があります。
TEST	内部回路をテストする端子で、V _{SS} にプルダウンされます。 通常は、オープンとする必要があります。
XT, XT̄	発振回路インバーターの入・出力端子 3.58MHzの振動子およびコンデンサを接続する必要があります。
HS	フック・スイッチに接続される入力端子でV _{DD} にプルアップされます。
DP OUT	ダイヤル・パルスの入力端子 ダイヤルパルス速度（10 pps又は20 pps）とメーク・ブレイク比（40%又は33%） をソフトにより選択が可能となります。
DTMF OUT	DTMF信号の出力端子
BD	ブザー音の出力端子
32 kHz	32 kHzクロックの出力端子
R1~R4 R5~R8	V _{SS} にプルダウンされた入力ポート
I1~I4	このポートをアクセスした時だけ、プルダウン抵抗が、このポートに接続されます。
C1~C4 O1~O4	出力ポート
IO1~IO4	トライステート双方向ポート
IOE	出力端子。 IO1~IO4をアクセスした時、その負荷信号がIOE端子より出力されます。

[查询"MSM6352"供应商](#)

■ 絶対最大定格

項目	記号	条件	定格値	単位
電源電圧	V_{DD}	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	$-0.3\sim+6$	V
入力電圧	V_I	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	$-0.3\sim V_{DD}+0.3$	V
出力電圧	V_O	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	$-0.3\sim V_{DD}+0.3$	V
許容損失	P_D	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	200max	mW
保存温度	T_{STG}	—	-55	$^{\circ}\text{C}$

■ 推奨動作条件

項目	記号	条件	範囲	単位
電源電圧	V_{DD}	$f_{OSC}=3.58\text{MHz}$	$2.0\sim 5.5^*$	V
記憶保持電圧	V_{DDM}	—	$1.2\sim 5.5$	V
動作温度	T_{op}	—	$-20\sim +75$	$^{\circ}\text{C}$

* ただし、トーン送出停止中。トーン送出中は2.2～5.5V

[查询"MSM6352"供应商](#)

■ 電気的特性

● 直流特性

(Ta = -20 ~ +75°C)

項目	記号	条件		電源電圧	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
"H"出力電流(1)	I _{OH1}	O3, O4	V _{OH} =2.6V	3.0V	−0.2	—	—	mA	1
"L"出力電流(1)	I _{OL1}	DP OUT	V _{OL} =0.4V	3.0V	0.5	—	—	mA	
"H"出力電流(2)	I _{OH2}	C ₁ ~C ₄	V _{OH} =2.6V	3.0V	−1.0	—	—	mA	
"L"出力電流(2)	I _{OL2}		V _{OL} =0.4V	3.0V	10	—	—	μA	
"H"出力電流(3)	I _{OH3}	O1, O2	V _{OH} =2.6V	3.0V	−20	—	—	μA	
"L"出力電流(3)	I _{OL3}	BD	V _{OL} =0.4V	3.0V	10	—	—	μA	
"H"出力電流(4)	I _{OH4}	IO1~IO4 IOE	V _{OH} =2.6V	3.0V	−150	—	—	μA	
"L"出力電流(4)	I _{OL4}	EO1~EO4	V _{OL} =0.4V	3.0V	300	—	—	μA	
"H"出力電流(5)	I _{OH5}	32kHz	V _{OH} =2.6V	3.0V	−40	—	—	μA	
"L"出力電流(5)	I _{OL5}		V _{OL} =0.4V	3.0V	25	—	—	μA	
"H"入力電圧	V _{IH}	—		3.0V	2.2	—	—	V	2
				5.5V	4.0	—	—		
"L"入力電圧	V _{IL}	—		3.0V	—	—	0.8	V	
				5.5V	—	—	1.4		
"H"入力電流(1)	I _{IH1}	HS	V _{IH} =5.5V	5.5V	—	—	2	μA	3
"L"入力電流(1)	I _{IL1}		V _{IL} =0V	3.0V	−20	—	−180	μA	
				5.5V	−40	—	−360		
"H"入力電流(2)	I _{IH2}	R ₁ ~R ₈	V _{IH} =5.5V	5.5V	20	—	180	μA	
"L"入力電流(2)	I _{IL2}		V _{IL} =0V	3.0V	10	—	90		
		5.5V		—	—	−2	μA		
"H"入力電流(3)	I _{IH3}	I ₁ ~I ₄ AC,	V _{IH} =5.5V	5.5V	60	—	600	μA	
"L"入力電流(3)	I _{IL3}		TEST	V _{IH} =3.0V	3.0V	30	—		
		V _{IL} =0V		5.5V	—	—	−2	μA	
"H"入力電流(4)	I _{IH4}	IO1~IO4	V _{IH} =5.5V	5.5V	—	—	2	μA	
"L"入力電流(4)	I _{IL4}		V _{IL} =0V	5.5V	—	—	−2	μA	
消費電流(1)	I _{DDP}	トーン送出停止中無負荷		2.5V	—	0.25	0.5	mA	4
				5.0V	—	1.5	2.4		
消費電流(2)	I _{DDT}	トーン送出中無負荷		2.5V	—	1.3	2.4	mA	
				5.0V	—	4.2	6.8		
消費電流(3)	I _{DDM}	オン・ホック時, Ta=25°C, 無負荷		2.5V	—	—	0.2	μA	
				2.5V	—	—	0.2		

[查询"MSM6352"供应商](#)

● 交流特性

(Ta = -20 ~ +75°C)

項目	記号	条件	電源 電圧	Min.	Typ.	Max.	単位	測定 回路
サイクル時間	t _{CY}	f=3.579545MHz	3.0V	—	17.9	—	μs	5
トーン出力	V _{OUT}	R _{OW} 側のみ R _L =1kΩ	2.2V	—	180	—	mV rms	
			4.0V	—	260	—		
			5.5V	—	330	—		
High／Lowレベル比	dB _{CR}	—	3.0V	1	2	3	dB	
			5.5V	1	2	3		
歪率	%d _{IS}	R _L =1kΩ	3.0V	—	—	5	%	
			5.5V	—	—	5		
スイッチ入力時間	t _{KIN}	—	—	16	—	—	ms	
立ち上がり， 立ち下がり時間(1)	t _{TLH1}	O3， O4， DP OUT C _L =50pF	3.0V	—	—	0.5	μs	
	t _{THL1}		3.0V	—	—	0.5		
立ち上がり， 立ち下がり時間(2)	t _{TLH2}	C1～C4 C _L =50pF	3.0V	—	—	0.5	μs	
	t _{THL2}		3.0V	—	—	10		
立ち上がり， 立ち下がり時間(3)	t _{TLH3}	O1， O2， BD， 32kHz C _L =50pF	3.0V	—	—	5	μs	
	t _{THL3}		3.0V	—	—	10		
立ち上がり， 立ち下がり時間(4)	t _{TLH4}	IO1～IO4， IOE EO1～EO4 C _L =50pF	3.0V	—	—	1	μs	
	t _{THL4}		3.0V	—	—	1		

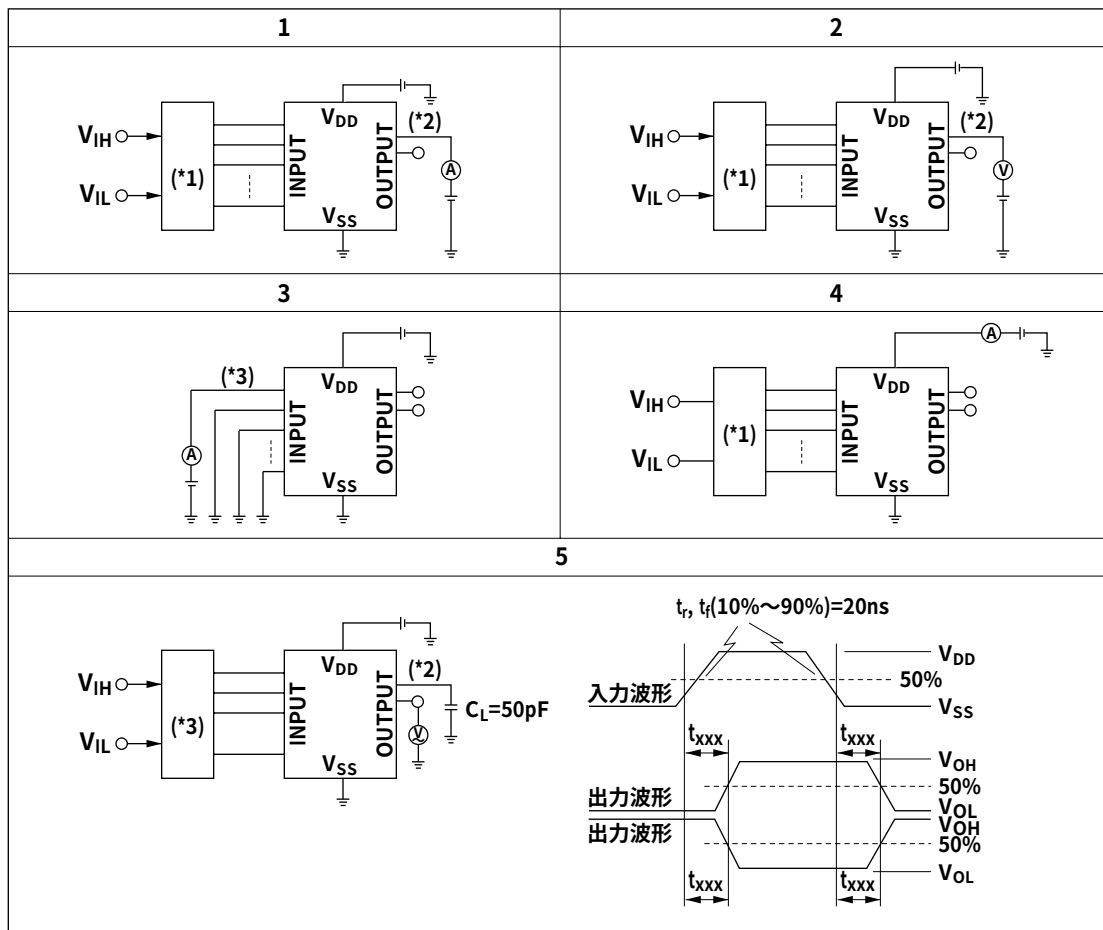
● DTMF トーン出力周波数

	基準周波数 (Hz)	出力周波数 (Hz)	偏差 (%)
R1	697	699.1	+0.30
R2	770	766.2	-0.49
R3	852	847.4	-0.54
R4	941	948.0	+0.74
C1	1209	1215.9	+0.57
C2	1336	1331.7	-0.32
C3	1477	1471.9	-0.35

f_{osc}=3.579545MHz

[查询"MSM6352"供应商](#)

測定回路



*1 指定の状態にする入力ロジック

*2 指定の出力端子について繰り返す。

*3 指定の入力端子について繰り返す。

查询"MSM6352"供应商

■ 端子機能説明

● 入力ポート (R₁~R₄)

4ビット (R₁、R₂、R₃、R₄) で構成される入力専用ポートであり、入力命令によりポートの状態を取り込むことができます。

各入力端子は抵抗によりLレベル (V_{SS}) にプルダウンされていて、キーボード用入力として使用できます。

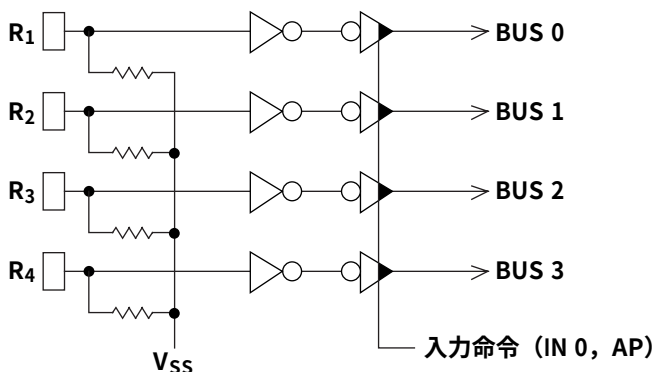


図-1 入力ポート (R₁~R₄) の構成

● 入力ポート (R₅~R₈)

4ビット (R₅、R₆、R₇、R₈) で構成される入力専用ポートであり、入力命令によりポートの状態を取り込むことができます。

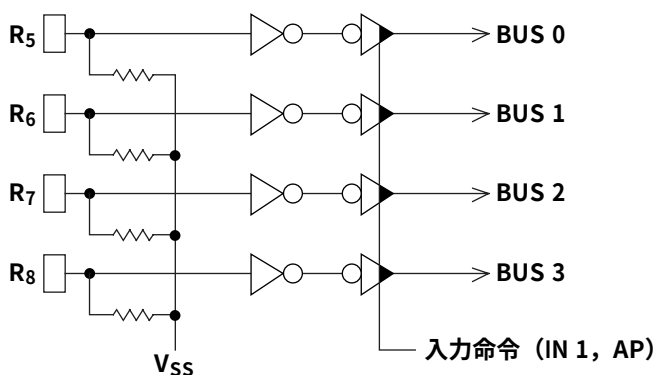


図-2 入力ポート (R₅~R₈) の構成

查询"MSM6352"供应商

●入力ポート ($I_1 \sim I_4$)

4ビット (I_1 , I_2 , I_3 , I_4) で構成される入力専用ポートであり、入力命令によりポートの状態を取り込むことができます。

各入力端子はトランジスタを介してLレベル (V_{SS}) に低抗によりプルダウンされていて、ポートの状態の取り込み時及び入力がLレベルの時のみ抵抗が接続されます。

入力電流が制限されるため、Hレベル (V_{DD}) に固定して使用することができます。

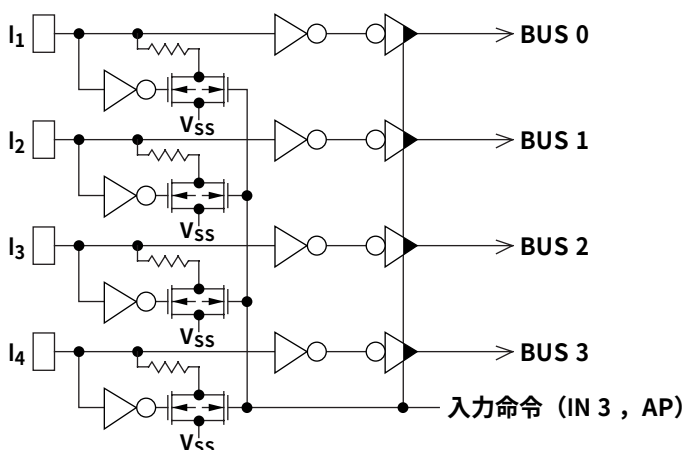


図-3 入力ポート ($I_1 \sim I_4$) の構成

●HS入力端子

1ビットの入力端子であり、入力命令により状態を取り込むことができます。

入力端子は抵抗によりHレベル (V_{DD}) にプルアップされていて、ホック・スイッチ入力に使用されます。

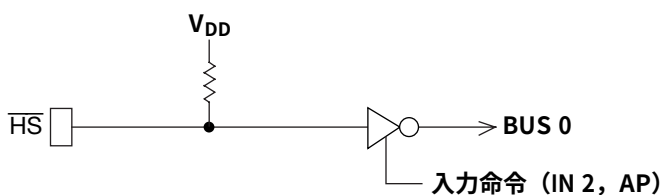


図-4 HS入力端子の構成

查询"MSM6352"供应商

● 出力ポート (C₁~C₄)

4ビット (C₁、C₂、C₃、C₄) で構成される出力専用ポートであり、出力命令により出力ラッチの内容を書きかえることができます。

システム・リセット時には、各出力端子にはLレベルが出力されます。

$\overline{\text{HS}}$ 入力端子がオープンあるいは、Hレベルが与えられていると、出力ラッチに書き込まれた内容にかかわらずに、各出力端子にはLレベルが出力されます。

また、EC命令によりポートをイネーブルに設定することにより、 $\overline{\text{HS}}$ 入力端子の状態によらずに、出力ラッチに書き込まれた内容を各出力端子に出力することもできます。システムリセット時にはこのポートはディスエーブル（出力が $\overline{\text{HS}}$ 入力端子の状態に依存する）となります。

C₁~C₄端子の各出力はCMOS出力となっています。

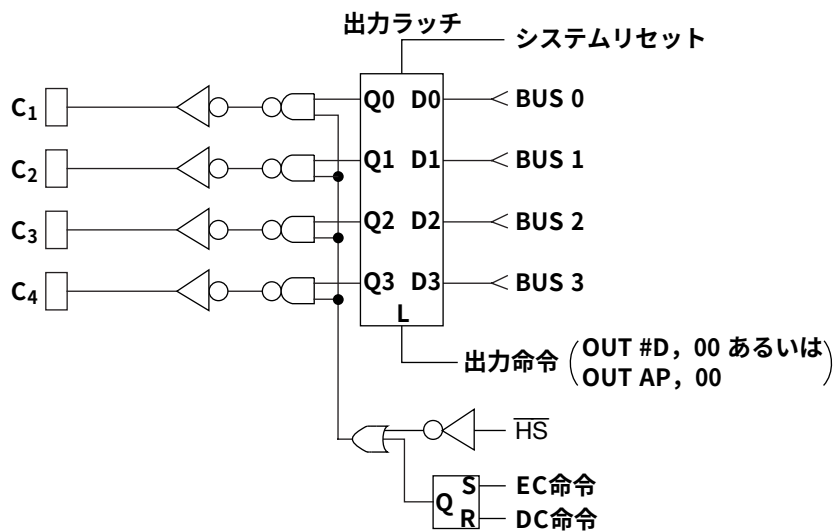


図-5 出力ポート (C₁~C₄) の構成

O₁～O₄端子の各出力はCMOS出力となっています。

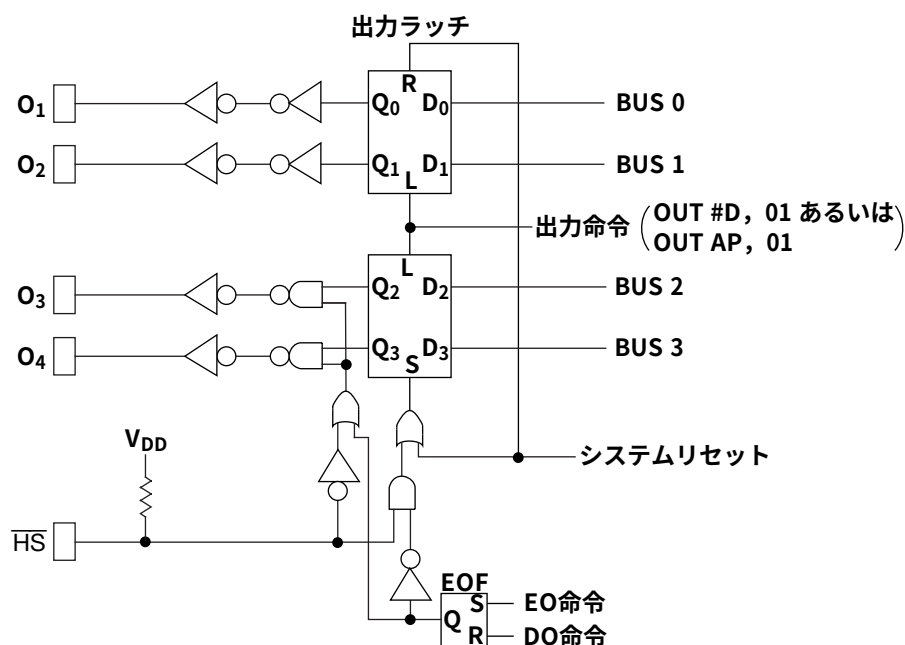


図-6 出力ポート (O₁～O₄) の構成

查询"MSM6352"供应商

● 出力ポート (EO₁~EO₄)

4ビット (EO₁、EO₂、EO₃、EO₄) で構成される出力専用ポートであり、出力命令により出力ラッチの内容を書きかえることができます。

システム・リセット時には、各出力端子にはLレベルが出力されます。

EO₁~EO₄端子の各出力はCMOS出力となっています。

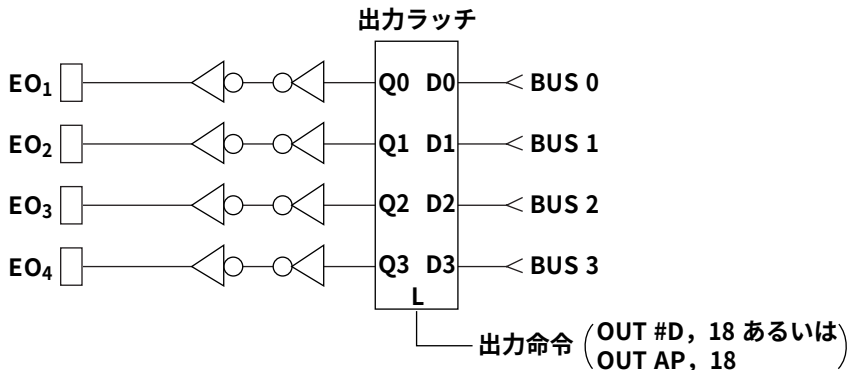


図-7 出力ポート (EO₁~EO₄) の構成

● 入出力ポート (IO₁~IO₄)

4ビット (IO₁、IO₂、IO₃、IO₄) で構成される入出力ポートであり、入出力命令によりポートの状態の取り込み及び出力ラッチの内容の書きかえができます。

ポートはOM命令により出力モードとなり、IM命令により入力モードとなります。入力モードに設定されている時には、出力ラッチの内容によらずに各端子はハイ・インピーダンス状態となります。

システム・リセット時には、出力モードに設定され、Lレベルが各端子に出力されます。

出力モード時はIO₁~IO₄端子の各出力はCMOSとなります。

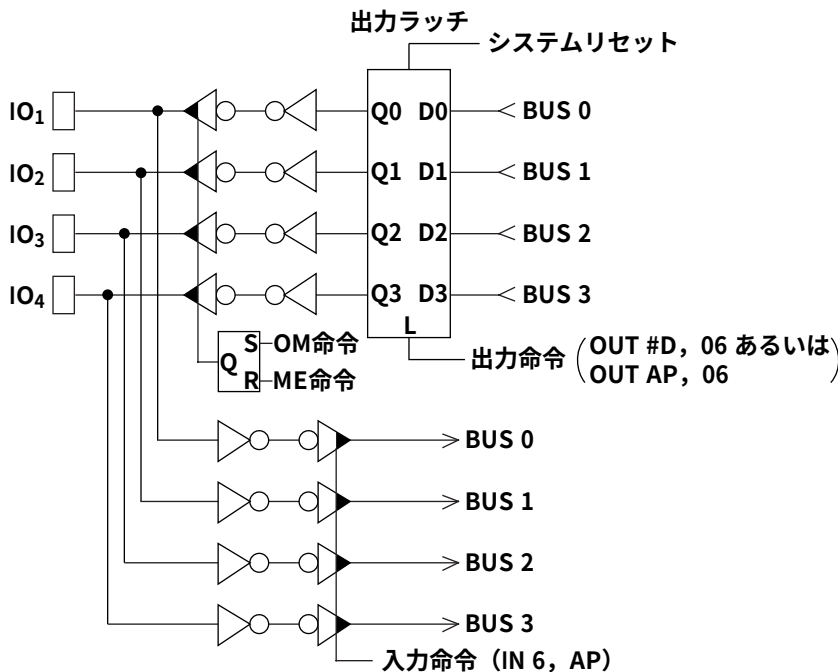


図-8 入出力ポート (IO₁~IO₄) の構成

[查询"MSM6352"供应商](#)

●IOE出力端子

1ビットの出力端子であり、入出力ポート（IO₁~IO₄）の出力ラッチの内容の書きかえ時にロード信号が出力されます。

IOE端子の出力はCMOS出力となっています。

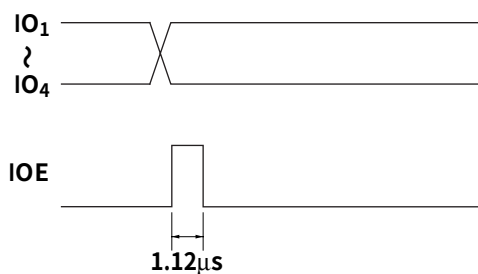


図-9 IOEの出力タイミング

●DTMF出力端子

DTMFトーンの出力用端子であり、出力命令によりトーン出力の開始、停止ができます。

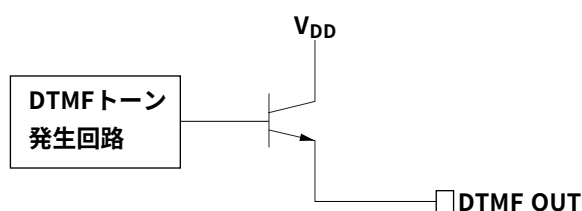


図-10 DTMF出力端子の構成

查询"MSM6352"供应商

● DP出力端子

ダイヤル・パルスの出力用端子であり、出力命令によりダイヤル・パルス出力の開始、停止ができます。

プログラマブルタイマのEOFフラグがリセットされてオフフックダイヤルモードが選択されている場合、出力ポート（O₁～O₄）のO₃の出力ラッチに"1"が書き込まれていると、出力命令によりダイヤルパルスの出力を開始しても、DP OUT端子には常にLレベルが出力されます。

EOFフラグがセットされてオンフックダイヤルモードが選択されている場合は、O₃のラッチに書き込まれている内容にかかわらず、ダイヤルパルス出力が可能となります。

DP OUT端子の出力は、CMOS出力となっています。

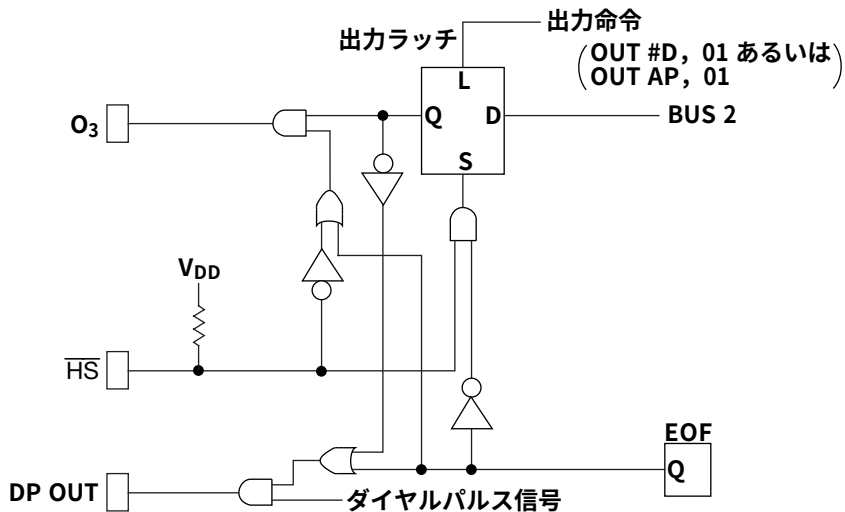


図-11 DP出力端子の構成

查询"MSM6352"供应商

● BD出力端子

ブザー音の出力用端子であり、出力命令によりブザー出力の開始、停止ができます。
BD端子の出力は、CMOS出力となっています。

● 32kHz出力端子

3.579545MHzのシステム・クロックを112分周した31.960kHzのクロック（duty 50%）の出力用端子です。

システム・クロック発振時にはクロックが出力され続けます。

32kHz端子の出力は、CMOS出力となっています。

● XT、 $\overline{\text{XT}}$ 端子

システム・クロックの発振用端子です。LSI内部には発振用インバータ、フィード・バック抵抗が内蔵されています。

3.579545MHzのセラミック振動子及びコンデンサを接続することにより、システム・クロックの発振が行なわれます。

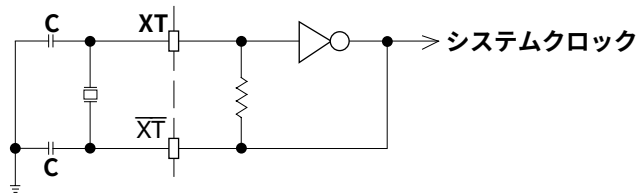


図-12 発振回路

查询"MSM6352"供应商

● AC入力端子

AC端子はシステム・リセット用の入力端子であり、抵抗によりLレベル (V_{SS}) にプルダウンされています。

Hレベル (V_{DD}) を与えることによりシステム・クロックの発振を開始します。発振が定常状態になったあと1マシサイクル以上Hレベルを保持することにより、内部状態はリセットされます。AC端子にHレベルを印加している間は、 0_H 番地に置かれている命令が実行され続け、AC端子をオープンにしたのち0~17.9 μ s後にシステム・リセットは解除され、PCはインクリメント (+1) されます。

0_H 番地には、RDAR命令、MVAR命令、サブルーチン命令、ジャンプ命令、ブランチ命令は置くことができませんので、注意をしてください。

AC入力以外のすべての信号に優先され、

- ・プログラム・カウンタの全ビットを"0"にリセットする。
- ・出力ポート ($C_1 \sim C_4$) の出力ラッチを"0"にリセットして、ディスエーブル ($\overline{HS}$ 入力端子の状態に依存する) にする。
- ・出力ポート ($O_1 \sim O_4$) の O_1 と O_2 の出力ラッチを"0"にリセットし、 O_3 と O_4 の出力ラッチを"1"にセットする。
- ・出力ポート ($EO_1 \sim EO_4$) の出力ラッチを"0"にリセットする。
- ・入出力ポート ($IO_1 \sim IO_4$) を出力モードにして、出力ラッチを"0"にリセットする。
- ・タイマ起動・リアルタイム割込み回路のETAF、TMFを"0"にリセットする。
- ・プログラマブルタイマの1/100分周回路、PTC、IRQF、EIF、EOF、DPFを"0"にリセットする。
- ・ホルトモード解除コントロール回路のETAF、TMF、ACTFを"0"にリセットする。
- ・ストップモード解除コントロール回路のHSF1、HSF2、RFを"0"にリセットして、HSTFを"1"にセットする。
- ・ウォッチドッグタイマの動作を停止させる。
- ・DTMF出力回路のDTMFレジスタを"0"にリセットして、TONEレジスタに"1"をセットする。
- ・BD出力回路のBDレジスタを"0"にリセットする。

の設定を行ないます。

アキュムレータ (ACC)、コンディションフラグ (Z、C、G)、バンクレジスタ (B)、ページレジスタ (P)、アドレスレジスタ (AR_1 、 AR_2)、ループカウンタ (L)、分周回路DIV、RAMの内容は不定です。

● TEST入力端子

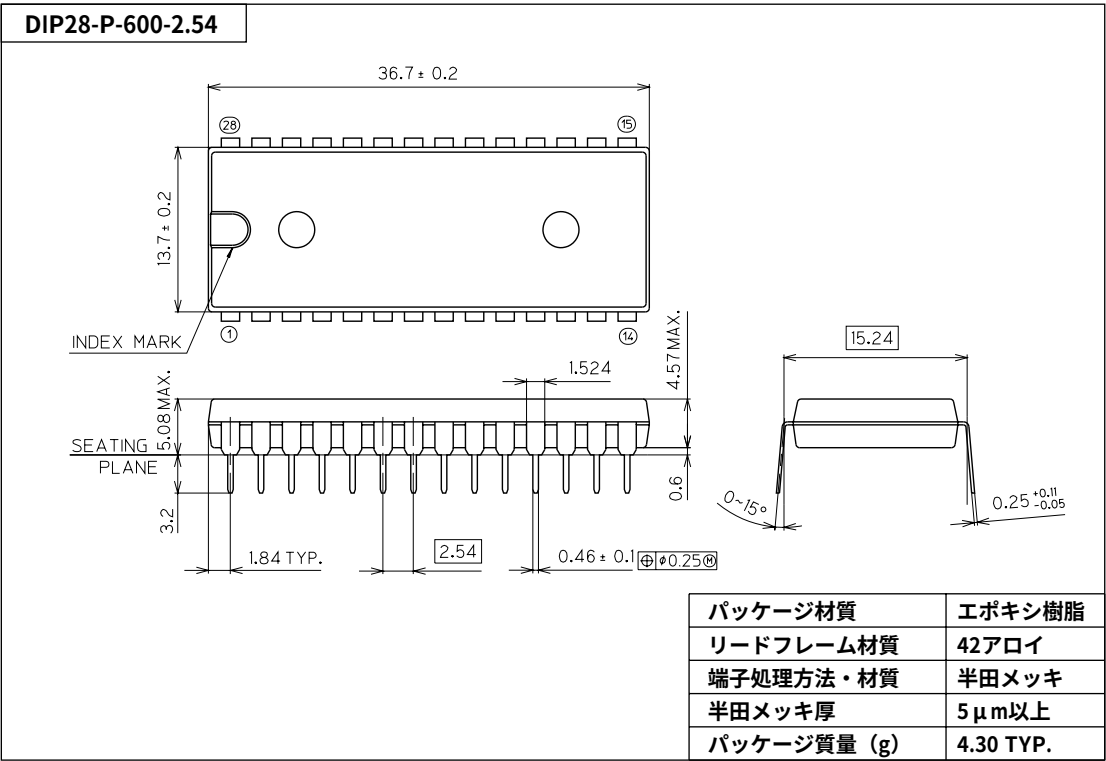
テスト用の入力端子であり、抵抗によりLレベル (V_{SS}) にプルダウンされています。出荷時に内部のロジックのテストに使用されます。

V_{SS} 端子に接続してください。

[查询"MSM6352"供应商](#)

■ パッケージ寸法図

(単位：mm)



表面実装型パッケージ実装上のご注意

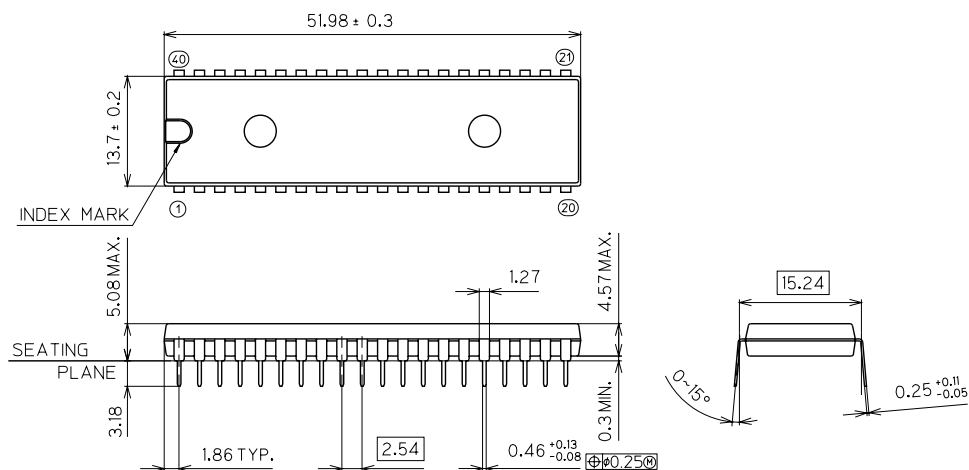
SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ (PLCC)、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであり、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に変大影響を受けやすいパッケージです。

したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケージコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業まで必ずお問い合わせください。

[查询"MSM6352"供应商](#)

(単位 : mm)

DIP40-P-600-2.54



パッケージ材質	エポキシ樹脂
リードフレーム材質	42アロイ
端子処理方法・材質	半田メッキ
半田メッキ厚	5 μ m以上
パッケージ質量 (g)	6.10 TYP.

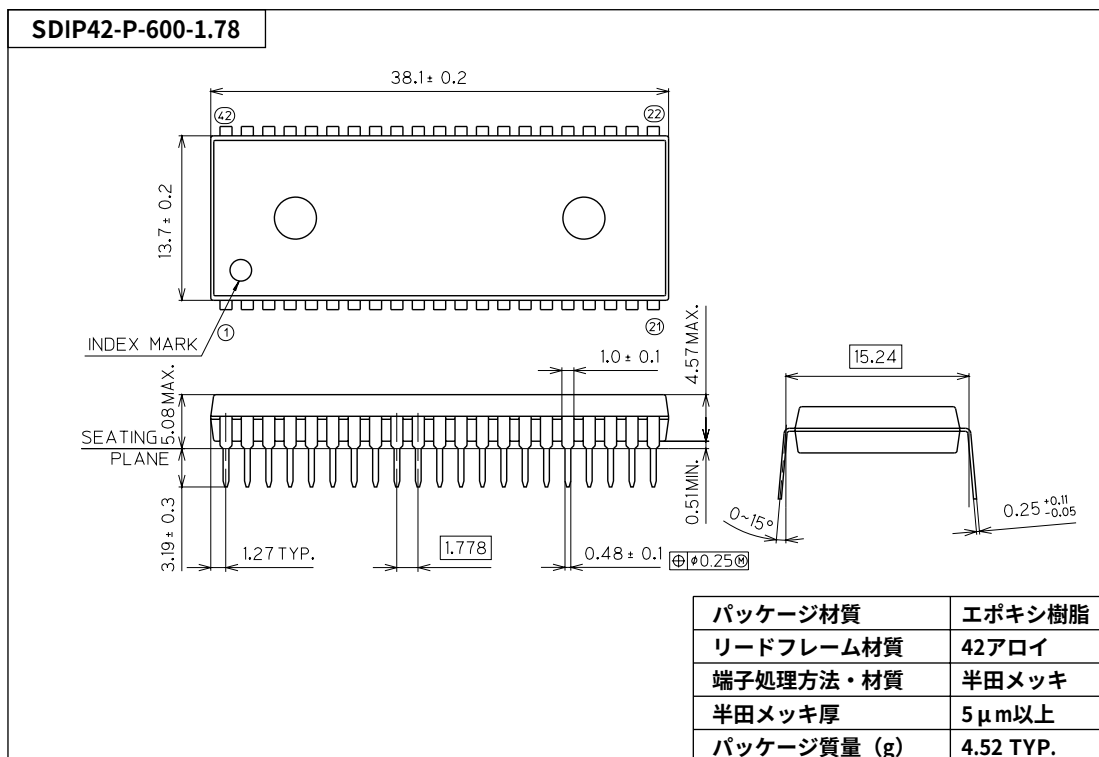
表面実装型パッケージ実装上のご注意

SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ (PLCC)、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであり、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に変化を受けやすいパッケージです。

したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケージコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業まで必ずお問い合わせください。

[查询"MSM6352"供应商](#)

(単位：mm)

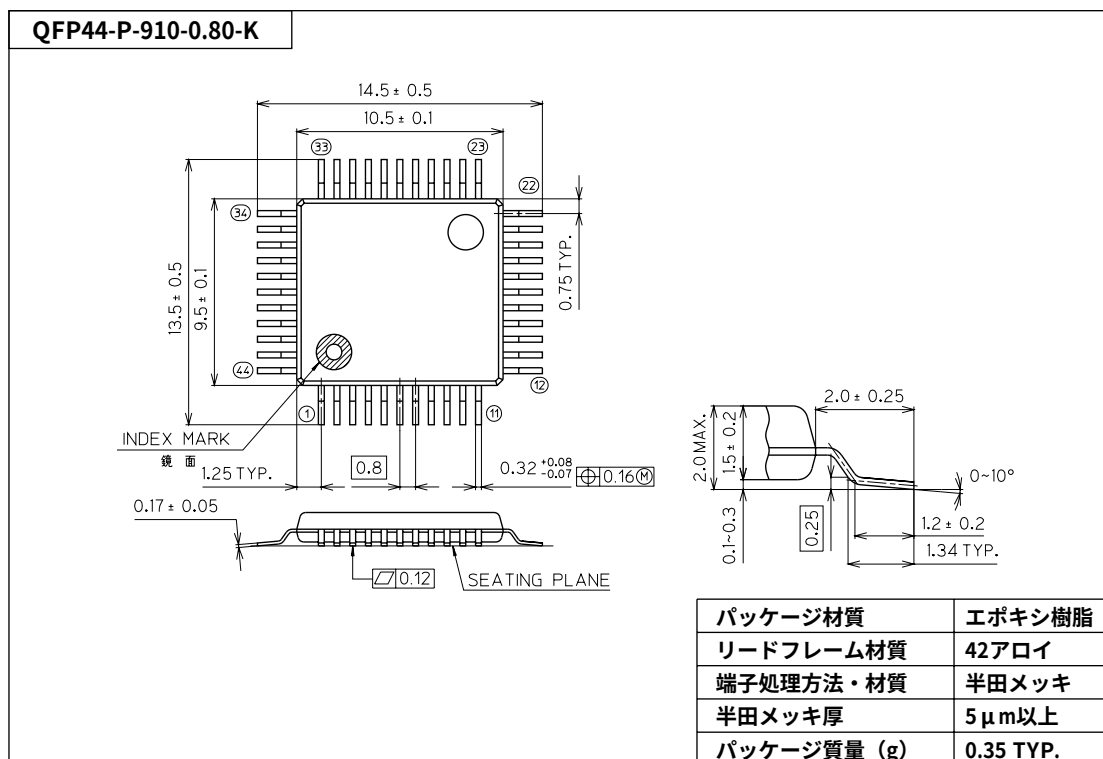
**表面実装型パッケージ実装上のご注意**

SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ (PLCC)、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであり、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に変化を受けやすいパッケージです。

したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケージコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業まで必ずお問い合わせください。

[查询"MSM6352"供应商](#)

(単位 : mm)



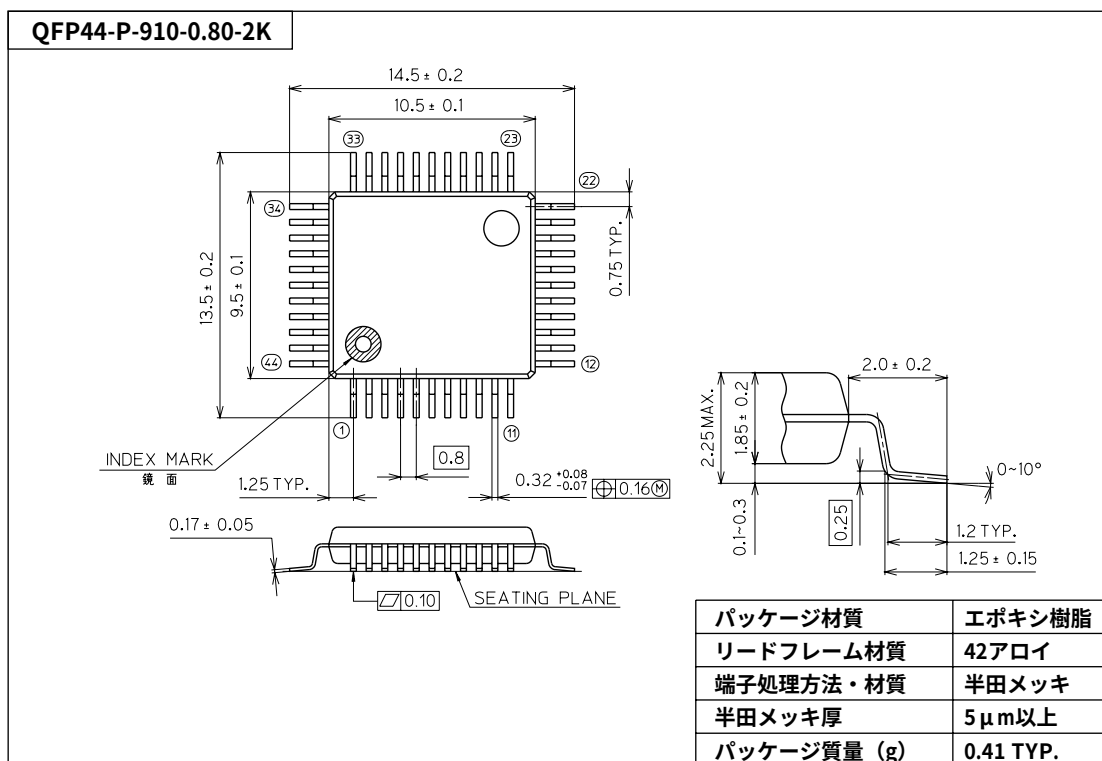
表面実装型パッケージ実装上のご注意

SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ (PLCC)、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであり、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に変影響を受けやすいパッケージです。

したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケージコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業まで必ずお問い合わせください。

[查询"MSM6352"供应商](#)

(単位 : mm)



表面実装型パッケージ実装上のご注意

SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ (PLCC)、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであり、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に変影響を受けやすいパッケージです。

したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケージコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業まで必ずお問い合わせください。